

【高速先生原创|学习笔记系列】深入浅出说压降

作者: 刘为霞 一博科技高速先生团队成员

在 PCB 设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压降的一些问题。

理论上来讲,计算压降,应用到的应该是初中的物理知识,电源压降 <V*tolerance=I*R(直流电阻),可以说是非常简单了。减小压降方法也是众所周知,只要减小电源路径及回流路径上的直流阻抗就好。所以在 PCB 设计的时候,layout 工程师肯定经常听到下面的要求:

"XX 工,麻烦把这些 8mil 的小孔换成 16mil 的大孔。"

"XX工,这个电源不能多次换层,麻烦调整下。"

"XX工,这个电源层换成 20Z 铜箔。"

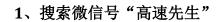


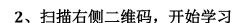
我们先表面上迎合他一下 "改改改,马上就改" 实际上,我真是信了你的邪

很多自信的工程师估计会想,不就是载流能力吗,我都按照经验公式算好了 过孔数量和铜皮宽度的,电源肯定妥妥的,不可能有问题的,我已经过了会随随 便便被驴的年纪了。

实际上,压降就只看用电端的电压大小吗?并不是,电源压降是一个牵一发而动全身的系统,修改系统中的任何一个参数都会影响最终的结果。想要了解这个系统,就要知道电源的流向。

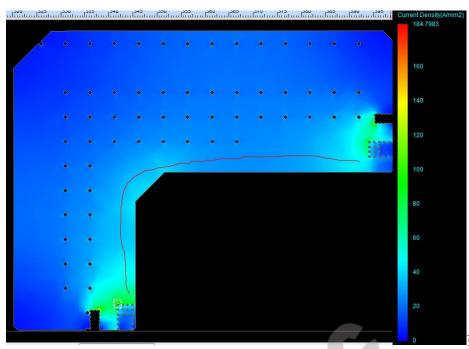
如何关注











如图所示,上

面是一个电源平面,红色标识的路线是电流密度最高的部分,绿色部分是电源到 回流地平面的最近路径。从上面可以看出,越近的路径上,通过的电流越多一些, 电流就像我们人一样,也是比较喜欢走捷径的,都想挑电阻比较小的路径通过, 保存实力到用电端。这个特性就会导致部分区域的电流密度偏大以及部分过孔通 过的电流比较大。所以并不是按照经验公式添加相应数量的过孔,电流就会按照 平均分配的方式通过过孔。这就导致一些过孔通过的电流超过能力范围,可能板 子使用一段时间之后,过孔中间会断裂,影响过孔寿命,也影响板子的使用周期。 所以对于一些大电流的电源,过孔加的整整齐齐可能反而会影响过孔电流的大小, 这时候加过孔是有技巧的,也是靠近电源输出的过孔电流会越大,这种情况就建 议通过仿真来指导添加过孔阵列。对于电流密度而言也是一样,电源输出端和用 电端之间最近的路径上,电流密度会比较大,如果最近的路径上正好是瓶颈区域 的话,需要修改电源路径。

还有一个因素对于电源的压降也有影响,就是温度和风速,温度主要影响到的是导体电阻率,温度升高,电阻率也会变大,随之导体中的直流电阻也会增大。 所以大功耗的情况下电源设计还需要考虑散热的问题。

总结一下,我们设计电源的时候,除了满足载流的铜皮宽度和过孔数量,还需要关注每个过孔的电流大小,电源路径上的电流密度,以及板子的工作环境,温升等因素。

本期问题就是:电源仿真的过程中,判定电流密度的标准是什么,过孔电流大小的标准是什么?

如何关注



- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





【关于一博】

深圳市一博科技股份有限公司(简称一博科技)成立于 2003 年 3 月,专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、SMT 焊接加工和供应链服务。我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 600 余人。

一博旗下 PCB 板厂位于深圳松岗,采用来自日本、德国等一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。

一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海、成都、长沙设立分厂,厂房面积 23000 平米,现有 30 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、AIMEX III、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉、波峰焊等高端设备,并配有 AOI、XRAY、SPI、智能首件测试仪、全自动分板机、BGA 返修台、三防漆等设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。作为国内 SMT 快件厂商,48 小时准交率超过 95%。常备一万余种 YAGEO、MURATA、AVX、KEMET 等全系列阻容以及常用电感、磁珠、连接器、晶振、二三极管,并提供全 BOM 元器件服务。

PCB 设计、制板、贴片、物料一站式硬件创新平台、缩短客户研发周期、方便省心。

EDADOC, Your Best Partner.

【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



高速先生微信公众号



历届所有技术文章 持续更新中

如何关注



